入　　札　　書

平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住　　　　所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人番号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（商号又は名称）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者職名・指名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　印

* 代表者印か社の公印を押印のこと

　下記のとおり入札します。

記

１　件名

　学修履歴用統合データウェアハウスサーバ構築、学修成果可視化用ＢＩサーバ・クライアント環境構築、学修履歴データ分析用ＡＩサーバ構築　一式

２　金額

（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千万 | 百万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 |
| 金額 |  |  |  |  |  |  |  |  |

３　確認項目（はい・いいえ については、該当する方のみを残してください）

※ 以下への回答により記述が長くなった場合はページ数が増えてもかまいません。

* + 入札公告における競争参加資格をすべて満たしていますか（はい・いいえ）
	+ 過去3年以内の本学又は高等教育機関への納入実績について簡単に記してください（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	+ 提供できる保守体制について、簡単に記してください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

* + 仕様説明書に示した要件をすべて満たすことができる提案ですか（はい・いいえ）
	+ 仕様説明書の例示とは異なるハードウェア・ソフトウェア構成等の提案（必ず最低条件として仕様説明書の要件は満たしていること）が含まれますか

（はい・いいえ）※「はい」の場合は提案書に詳細を明示

* + 提案書（様式自由）は電子提出されていますか（はい・いいえ）
	+ 福島県内又は本学より1時間以内の事業所の住所と連絡先等

事業所名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住所・連絡先（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）